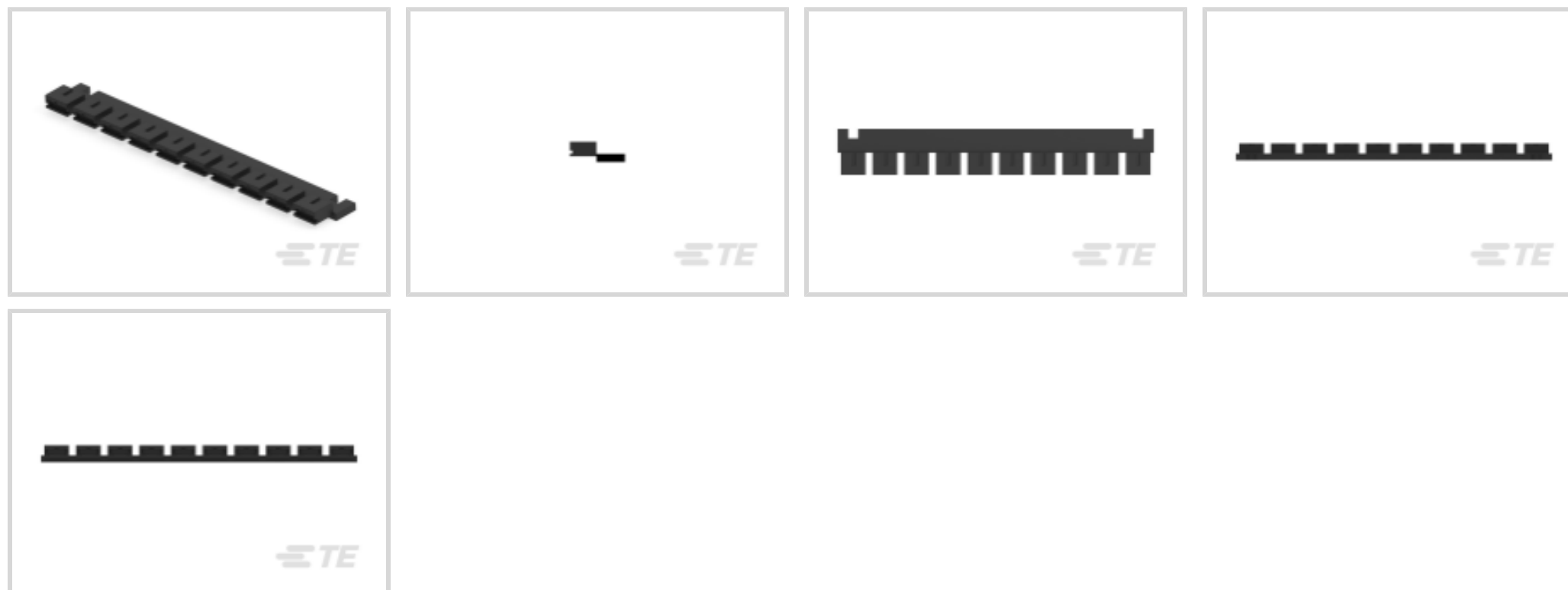




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: 2 mm 小型

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.078 in, .079 in]

端子额定电流 (最大值) : 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

手柄	不带
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子接触部电镀材料	金



端子基材	铍铜合金, 铍铜合金
分流类型	2 mm 小型
分流方式	开顶式
端子额定电流 (最大值)	3 A

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2 mm [.078 in] [.079 in]

尺寸

产品高度	3.56 mm [.14 in]
------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	获得 CSA 认证, 获得 UL 认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装数量	2000
封装方法	Box

产品合规性

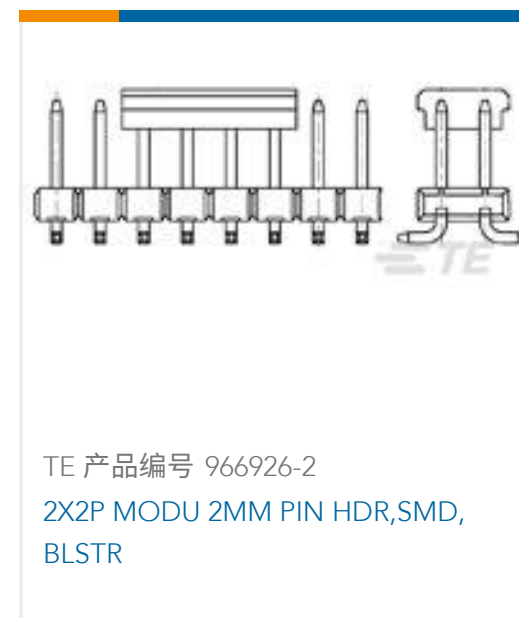
如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

[2MM MINI-SHUNT ASSEMBLY 15 AU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_382575-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_382575-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_382575-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION_6_7AND8](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[2mm Mini-Shunt Connectors 382575](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本